



COOLMASTER RR-212E-16PK-R1 Cooler

Master wentylator Hyper 212 Evo

1366/1156/1155/775/FM1/AM3...

Indeks: 4221 Producent: Cooler Master Kod producenta: RR-212E-16PK-R1

Cena: **181.35 zł**

Opis

Cooler Master Hyper 212 Evo Procesor Chłodnica/wentylator

Producent: Cooler Master

Konstrukcja

- Materiały: Aluminium
- Kolor produktu: Czarny, Aluminium
- Ilość ciepłowodów: 4

Moc

- Pobór mocy: 2,28 W
- Natężenie znamionowe: 0,19 A
- Napięcie: 12 V

Waga i rozmiary

- Głębokość opakowania: 158 mm
- Szerokość produktu: 120 mm
- Szerokość opakowania: 91 mm
- Wysokość opakowania: 230 mm
- Głębokość produktu: 80 mm
- Średnica ciepłowodów: 6 mm
- Ciężar wentylatora: 104 g
- Wysokość produktu: 159 mm
- Wymiary radiatora (S x G x W): 116 x 51 x 159 mm
- Waga radiatora: 465 g

Wydajność

- Obsługiwane gniazda procesora: Socket FM2+, Socket FM2, Socket AM3+, Socket FM1, LGA 2011-v3 (Socket R), Gniazdo AM3, Gniazdo AM2+, Gniazdo AM2
- Procesor: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, AMD A, Intel® Core™2 Duo, AMD Phenom II X2, AMD FX, AMD Phenom II X4, AMD Phenom X3, AMD Phenom II X3, Intel® Core™2 Quad, Intel® Core™ 2 Extreme, AMD Phenom X4
- Maksymalny przepływ powietrza: 66,3 ft³/min
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 1,7 mmH₂O
- Minimalne ciśnienie powietrza: 0,3 mmH₂O
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 31 dB
- Prędkość obrotowa (max): 1600 RPM

- Minimalny przepływ powietrza: 24,9 ft³/min
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Prędkość obrotowa (min): 600 RPM
- Poziom hałasu (niska prędkość): 9 dB

Pozostałe funkcje

- Czas eksploatacji: 40000 h

Parametry

Producent	Cooler Master
EAN	4719512033494
Chłodzenie	aktywne
Typ podstawki	AM2, AM3, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066
Kod producenta	RR-212E-16PK-R1
Stan	Nowy

Zdjęcia





CPU COOLER HYPER 212 EVO WENTYLATOR

Hyper 212 EVO wykorzystuje opatentowaną przez Cooler Master konstrukcję składającą się z czterech ciepłowodów, które wyprowadzone są z podstawki przylegającej bezpośrednio do powierzchni CPU - technologia ta nazywana Continuous Direct Contact (CDC). Rozwiązanie takie działa na podobnych zasadach jak komora parowa (vapor chamber), co pozwala na efektywniejsze odprowadzanie ciepła. Ciepło jest doprowadzane do żeber o specjalnej konstrukcji zwiększającej opór powietrza a za chłodzenie ich odpowiedzialny jest wydajny wentylator 120 mm.



SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	Intel: LGA775, 1155, 1156, 1366; AMD Socket: AM2, AM3, AM3+, FM1
Rozmiary:	120 x 80 x 159 mm (z wentylatorem), 116 x 51 x 159 mm (bez wentylatora)
Materiały:	Aluminiowe finy, miedziane przewody ciepłone
Waga radiatora:	465 g
Rozmiary wentylatora:	120 x 120 x 25mm
Waga wentylatora:	104 g
Prędkość:	600-1600 RPM +/- 10%
Poziom hałasu:	24,9-66,3 CFM +/- 10%
Łożysko:	9-31 dBA
Zywotność:	Ślizgowe 40.000 h